



LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【1. 適用範囲 SCOPE】

本仕様書は、

殿 に納入する

1.25mmピッチ SMT基板用 コネクタ について規定する。

This specification covers the 1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR series.

【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製 品 名 称 Product Name	製品型番 Part Number
ターミナル Male Terminal (AWG #26-28)	50079-8*00
ターミナル Male Terminal (AWG #28-32)	50058-8*00
ハウジング Housing	51021-**00
ウェハー アッセンブリ Wafer Assembly (R/A)	53261-**19
53261-**19テーピング梱包品 (乾燥剤入り、ハイバリア梱包) Embossed Tape Package for 53261-**19 (High barrier package including desiccant)	53261-**71
ウェハー アッセンブリ 黒 Wafer Assembly (R/A) BLACK	53261-**17
53261-**17テーピング梱包品 (乾燥剤入り、ハイバリア梱包) Embossed Tape Package for 53261-**17 (High barrier package including desiccant)	53261-**27
ウェハー アッセンブリ Wafer Assembly (ST.)	53398-**19
53398-**19テーピング梱包品 (乾燥剤入り、ハイバリア梱包) Embossed Tape Package for 53398-**19 (High barrier package including desiccant)	53398-**71

*: 図面参照 Refer to the drawing.

	REV.	L	M	N															
	SHEET	1-10	1-14	1-14															
	REVISE ON PC ONLY REVISED J2012-1209 2012/03/09 R.HORI			T	ITLE:			1								•			
						1.25n	nm P	ITCH	WIR	E TC	BOA	ARD (CONI			様書			
	REV.		DE	SCRI	PTIO	N			DOCL X INC.										
	DESIGN CONTROL STATUS J				3	WRIT B' E.SU	Y:		IECKEI BY: TOJO		APPRO BY M.SAS	:	Г	DATE: 200	YR/M 04/02		·Υ		
DOCUMENT NUMBER									•			FI	LE N	AME	S	HEE			
PS-51021-024											PS:	510210	24.doc	1	OF 1				
	•	<u>-</u>		<u> </u>	<u> </u>	•		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>			EN	I-3 7 -1	(019)





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【3. 定格及び適用電線 RATINGS AND APPLICABLE WIRES】

た旧次の返用電線 TOTHINGO / IT ETO/ISEE WINCO							
項 目 Item		規	S	格 Standard			
最大許容電圧 Rated Voltage (MAX.)	125 V(実	効値 rms)					
最大許容電流	AWG. #26	1.0 A		【AC(実効値 rms) / DC】			
及び適用電線	AWG. #28	1.0 A		被覆外径: 0.5~1.04mm MAX. Insulation O.D			
Rated Current (MAX.)	AWG. #30	1.0 A		modulation 0.5			
and Applicable wires	AWG. #32	0.8 A					
使用温度範囲 ^{*1} Ambient Temperature Range		-	40°C	~ +85°C ^{*2*3}			
防湿梱包開梱後の推奨保管条件 ^{*4} Storage condition after opening	温度 Temperat	ture		-5°C∼+35°C			
the Humidity Prevention package 53261-**71/53261-**27 53398-**71に適用	湿度 Humidit	ty		70%R.H.以下(但し結露なきこと) 70%R.H.MAX.(No condensation)			

*1:基板実装後の無通電状態は、使用温度範囲が適用されます。

Non-operating connectors after reflow must follow the operating temperature range condition.

- *2:通電による温度上昇分も含む。 Including terminal temperature rise.
- *3:適合電線も本使用温度範囲を満足すること。

Applicable wires must also meet the specified temperature range.

*4: 開梱後の取り扱いについては、本書の取り扱いの注意事項を参照下さい。 Refer to 【Instruction upon usage】

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
			1.25mm PITCH WIRE TO BOA	ARD CONNECTO)R
	N	SEE SHEET 1 OF 14		製品	- 仕様書
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WI		
DOC	CUMENT I			FILE NAME	SHEET
PS-51021-024 PS51021024.doc 2 OI					2 OF 14
				EN	-37-1(019)





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【4. 性能 PERFORMANCE】

4-1. 電気的性能 ELECTRICAL PERFORMANCE

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	コネクタを嵌合させ、開放電圧20mV 以下、 短絡電流 10mA以下にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate connectors, measure by dry circuit, 20mV MAX., 10mA MAX. (JIS C5402 5.4)	20 milliohm MAX.
4-1-2	絶縁抵抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及び ターミナル、アース間に、DC 500V を印加し測定 する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302B) Apply 500V DC between adjacent terminals or terminal and ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302B)	100 Megohm MIN.
4-1-3	耐電圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及び ターミナル、アース間に、AC 250V (実効値)を 1分間 印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Apply 250V AC(rms) between adjacent terminals or terminal and ground for 1 minute. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異状なきこと No Breakdown
4-1-4	圧着部接触抵抗 Contact Resistance on Crimped Portion	ターミナルに適合電線を圧着し、開放電圧 20mV 以下、短絡電流 10mA以下 にて測定する。 Crimp the applicable wire to the terminal, and measure contact resistance by dry circuit, 20mV MAX., 10mA.MAX.	5 milliohm MAX.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
			1.25mm PITCH WIRE TO BOA	ARD CONNECTO)R
	N	SEE SHEET 1 OF 14		製品	仕様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	IHOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	UMENT N			FILE NAME	SHEET
	Р	S-51021-024		PS51021024.doc	3 OF 14
			·	EN	-37-1(019)





LANGUAGE JAPANESE

ENGLISH

4-2. 機械的性能 MECHANICAL PERFORMANCE

	項 目 Item	条 件 Test Condition		見 格 equirement	
4-2-1	挿入力 及び抜去力 Insertion and Withdrawal Force	毎分 25±3mm の速さで挿入、抜去を行う。 Insert and withdraw connectors at the speed rate of 25±3mm/minute.	-	第 9 参照 to paragraph 9	
		圧着されたターミナルを治具に固定し、電線を 軸方向に毎分25±3mm の速さで引張る。	AWG. #26	9.8 N{1.0kgf}MIN.	
4-2-2	圧着部 引張り強度	(JIS C5402 6.8) Fix the crimped terminal, apply axial pull out force on the wire at the speed rate of 25±	AWG. #28	9.8 N{1.0kgf}MIN.	
4-2-2	Crimping Strength	3mm/minute. (JIS C5402 6.8)	AWG. #30	4.9 N{0.5kgf}MIN.	
			AWG. #32	3.0 N{0.3kgf}MIN.	
4-2-3	ターミナル 挿入力 Terminal Insertion Force	圧着されたターミナルをハウジングに挿入する。 Insert the crimped terminal into the housing.	4.9 N{0.5kgf}MAX.		
4-2-4	ターミナル 保持力 Terminal/ Housing Retention Force	圧着されたターミナルをハウジングに装着し、電線を軸方向に毎分 25±3mm の速さで引張る。 Apply axial pull out force to the terminal assembled in the housing at the speed rate of 25±3mm/minute.	4.9 N{0.5kgf}MIN.		
4-2-5	ピン保持力 Pin Retention Force	毎分 25±3mm の速さで ピンを軸方向に 押す。 Apply axial push force at the speed rate of 25±3mm/minute.	4.9 N	N{0.5kgf}MIN.	

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:			
			1.25mm PITCH WIRE TO BOA	ARD CONNECTO)R	
	N	SEE SHEET 1 OF 14	製品仕様書			
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION			
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	THOUT WRITTEN PER	MISSION	
DOC	UMENT N			FILE NAME	SHEET	
	Р	S-51021-024		PS51021024.doc	4 OF 14	
				EN	-37-1(019)	





JAPANESE ENGLISH

<u>4-3. その他 OTHERS</u>

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 Re	根 equirement
4-3-1	繰り返し挿抜 Repeated Insertion/ Withdrawal	1分間 に 10回以下 の速さで挿入、抜去を 30回 繰り返す。 When mated up to 30 cycles repeatedly by the rate of 10 cycles per minute.	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	コネクタを嵌合させ、最大許容電流を通電し、 コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Carrying rated current load. (UL 498)	温度上昇 Temperature Rise	30°C MAX.
		DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに 垂直な 3方向 に掃引割合 10~55~10Hz/分 全振幅 1.5mm の振動を 各2時間 加える。	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-3	耐振動性 Vibration	(JIS C60068-2-6/MIL-STD-202 試験法 201) Amplitude : 1.5mm P-P Sweep time: 10-55-10 Hz in 1 minute	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
		Duration : 2 hours in each X.Y.Z. axes (JIS C60068-2-6/MIL-STD-202 Method 201)	瞬 断 Discontinuity	1.0 microsecond MAX.
		DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに 垂直な 6方向 に 490m/s ² {50G}、の衝撃を 各3回加える。	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-4	耐衝撃性 Shock		接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
			瞬 断 Discontinuity	1.0 microsecond MAX.
4-3-5	耐熱性	コネクタを嵌合させ、85±2°C の雰囲気中に 96時間放置後取出し、1~2時間 室温に放置 する。 (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法108)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-3	Resistance	Heat 85±2°C, 96 hours Resistance (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
			1.25mm PITCH WIRE TO BOA	ARD CONNECTO)R
	N	SEE SHEET 1 OF 14	製品仕村		
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	THOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	UMENT N			FILE NAME	SHEET
	Р	S-51021-024		PS51021024.doc	5 OF 14
				EN	-37-1(019)





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

	項目	条件	規	
	Item	Test Condition	Re	equirement
4-3-6	耐寒性 Cold	コネクタを嵌合させ、-40±3℃ の雰囲気中に 96時間 放置後取出し、1~2時間 室温に放置 する。 (JIS C60068-2-1)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-0	Resistance	-40±3°C, 96 hours (JIS C60068-2-1)	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
		コネクタを嵌合させ、60±2℃、相対温度 90~95% の雰囲気中に 96時間 放置後取出し、 1~2時間 室温に放置する。	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-7	耐湿性	(JIS C60068-2-3/MIL-STD-202試験法103) Temperature : 60±2°C Relative Humidity : 90∼95%	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-7	Humidity	Duration: 96 hours (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)	耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項を 満たすこと Must meet 4-1-3
				10 Megohm MIN.
4-3-8	温度サイクル	コネクタを嵌合させ、-55℃ に 30分、+105℃ に 30分 これを 1サイクル とし、5サイクル 繰り返す。但し、温度移行時間は 5分以内 と する。試験後、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C0025)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-0	Temperature Cycling	5 cycles of : a) - 55°C 30 minutes b) +105°C 30 minutes (JIS C0025)	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-9	塩水噴霧	コネクタを嵌合させ、35±2°C にて 5±1% 重量比の塩水を 48±4時間 噴霧し、試験後 常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験法101) 48±4 hours exposure to a salt spray from the 5	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-0-8	Salt Spray	" I · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		40 milliohm MAX.

	l	REVISE ON PC ONLY	TITLE:			
			1.25mm PITCH WIRE TO BOA	ARD CONNECTO)R	
	N	SEE SHEET 1 OF 14	製品仕様書			
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION			
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	THOUT WRITTEN PER	MISSION	
DOC	UMENT N			FILE NAME	SHEET	
	Р	S-51021-024		PS51021024.doc	6 OF 14	
	•			EN	-37-1(019)	





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-10	耐亜硫酸ガス	コネクタを嵌合させ、40±2℃ にて 50±5ppmの 亜硫酸ガス中に 24時間 放置する。 24 hours expose to 50±5ppm.	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
1010	SO ₂ Gas	SO₂ gas at 40±2°C.	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-11	耐アンモニア性	コネクタを嵌合させ、濃度 28% のアンモニア水 を入れた容器中に 40分間 放置する。 (1Lに対して25mLの割合)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-11	NH₃ Gas	40 minutes exposure to NH ₃ gas evaporating from 28% Ammonia solution.	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-12	半田付け性 Solderability	端子先端より 0.5mm迄、及び金具先端を 245±3°C の半田に 3±0.5秒 浸す。 Soldering Time : 3±0.5 sec. Solder Temperature : 245±3°C 0.5mm from terminal tip and fitting nail tip.	濡れ性 Solder Wetting	浸漬面積の 95%以上 95% of immersed area must show no voids, pin holes
		(リフロー時) 第6項の条件を2回繰り返す。 <u>When reflowing</u> Repeat paragraph 6, condition two times.		
4-3-13	半田耐熱性 Resistance To Soldering Heat	(手半田) 端子先端より 0.5mm迄、及び金具先端を、 370~400℃ の半田ゴテにて、最大5秒 加熱する。 Soldering iron method Soldering time : 5 sec. MAX. Solder temperature : 370~400℃ 0.5mm from terminal tip and fitting nail tip	端子ガタ、割れ等 異状なきこと No Damage	

():参考規格 Reference Standard { }:参考単位 Reference Unit

【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS 】 図面参照 Refer to the drawing.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
			1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR		
	N	SEE SHEET 1 OF 14		製品	- 仕様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION		-
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-51021-024		S-51021-024		PS51021024.doc	7 OF 14
EN-37-1(019)					

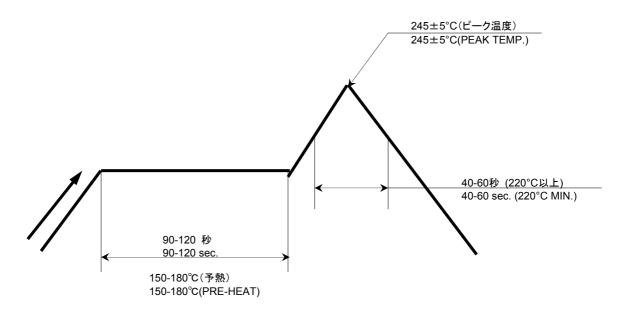




LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【6. リフロ一条件 REFLOW CONDITION】



温度条件グラフ

(温度は基板パターン面)

TEMPERATURE CONDITION GRAPH

(TEMPERATURE ON THE SURFACE OF P.C.BOARD PATTERN)

注記:本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なりますので、

事前にリフロー評価の確認をお願い致します。

また吸湿などの前処理は行わないで下さい。

NOTE; Please check the reflow soldering condition by your own devices beforehand.

Because the condition changes by the soldering devices, P.C.Boards, and so on.

No moisture treatment before reflow process.

【7. 環境指令への適合 COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL DIRECTIVE】

1. ELV及びRoHS適合品

ELV and RoHS Compliant

【8.取り扱いの注意事項 INSTRUCTION UPON USAGE】

1. 防湿梱包開封後は防湿効果を失うため、すみやかにご使用下さい。効果維持を考慮し、開梱後の使用目安は48時間以内です。

Please use it promptly after opening a packing. The recommendation is within at 48 hours.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
			1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR		
	N SEE SHEET 1 OF 14 製品				- 仕様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	THOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
	PS-51021-024			PS51021024.doc	8 OF 14
EN-37-1(019)					





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【9. 挿入力及び抜去力 INSERTION / WITHDRAWAL FORCE】

極数	単位	挿入力(最大値)		抜去力(最小値)			
No. of		Insertion force (MAX.)		Withdrawal force (MIN.)			
CKT.	Unit	初回 1st	6回目 6th	30回目 30th	初回 1st	6回目 6th	30回目 30th
2	N	19.6	17.6	15.6	2.8	2.3	1.8
	{ kgf }	{ 2.0 }	{ 1.8 }	{ 1.6 }	{ 0.28 }	{ 0.23 }	{ 0.18 }
3	N	24.5	22.5	20.5	3.0	2.5	2.0
	{ kgf }	{ 2.5 }	{ 2.3 }	{ 2.1 }	{ 0.30 }	{ 0.25 }	{ 0.20 }
4	N	29.4	27.4	25.4	3.3	2.8	2.3
	{ kgf }	{ 3.0 }	{ 2.8 }	{ 2.6 }	{ 0.33 }	{ 0.28 }	{ 0.23 }
5	N	34.3	32.3	30.3	3.8	3.3	2.8
	{ kgf }	{ 3.5 }	{ 3.3 }	{ 3.1 }	{ 0.38 }	{ 0.33 }	{ 0.28 }
6	N	39.2	37.2	35.2	4.3	3.8	3.3
	{ kgf }	{ 4.0}	{ 3.8 }	{ 3.6 }	{ 0.43 }	{ 0.38 }	{ 0.33 }
7	N	44.1	42.1	40.1	4.7	4.3	3.8
	{ kgf }	{ 4.5}	{ 4.3 }	{ 4.1 }	{ 0.48 }	{ 0.43 }	{ 0.38 }
8	N	49.0	47.0	45.0	5.2	4.7	4.3
	{ kgf }	{ 5.0 }	{ 4.8 }	{ 4.6 }	{ 0.53 }	{ 0.48 }	{ 0.43 }
9	N	53.9	51.9	49.9	5.5	5.0	4.5
	{ kgf }	{ 5.5 }	{ 5.3 }	{ 5.1 }	{ 0.56 }	{ 0.51 }	{ 0.46 }
10	N	58.8	56.8	54.8	5.8	5.3	4.8
	{ kgf }	{ 6.0 }	{ 5.8 }	{ 5.6 }	{ 0.59 }	{ 0.54 }	{ 0.49 }
11	N	63.7	61.7	59.7	6.1	5.6	5.1
	{ kgf }	{ 6.5 }	{ 6.3 }	{ 6.1}	{ 0.62 }	{ 0.57 }	{ 0.52 }
12	N	68.6	66.6	64.6	6.4	5.9	5.4
	{ kgf }	{ 7.0 }	{ 6.8 }	{ 6.6}	{ 0.65 }	{ 0.60 }	{ 0.55 }
13	N	73.5	71.5	69.5	6.7	6.2	5.7
	{ kgf }	{ 7.5 }	{ 7.3 }	{ 7.1 }	{ 0.68 }	{ 0.63 }	{ 0.58 }
14	N	78.4	76.4	74.4	7.0	6.5	6.0
	{ kgf }	{ 8.0 }	{ 7.8 }	{ 7.6 }	{ 0.71 }	{ 0.66 }	{ 0.61 }
15	N	83.3	81.3	79.3	7.3	6.8	6.3
	{ kgf }	{ 8.5 }	{ 8.3 }	{ 8.1 }	{ 0.74 }	{ 0.69 }	{ 0.64 }
17	N	93.1	91.2	89.2	7.9	7.4	6.9
	{ kgf }	{ 9.5 }	{ 9.3 }	{ 9.1 }	{ 0.8 }	{ 0.75 }	{ 0.70 }

	l	REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
			1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR		
	N	SEE SHEET 1 OF 14		製品	仕様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER				FILE NAME	SHEET
PS-51021-024		S-51021-024		PS51021024.doc	9 OF 14
EN-37-1(019)					





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

- 【10. 圧着端子取り扱い上の注意事項 INSTRUCTION UPON USAGE OF CRIMP TERMINAL】
 - 1. 保管する場合には、外装カートン表示に従って保管願ます。縦置き又は、天地逆にて保管すると巻き緩みの原因になります。

When storing crimp terminal, please follow the view of outer carton. Do not store in an upright position or upside down. It could loosen the terminal.

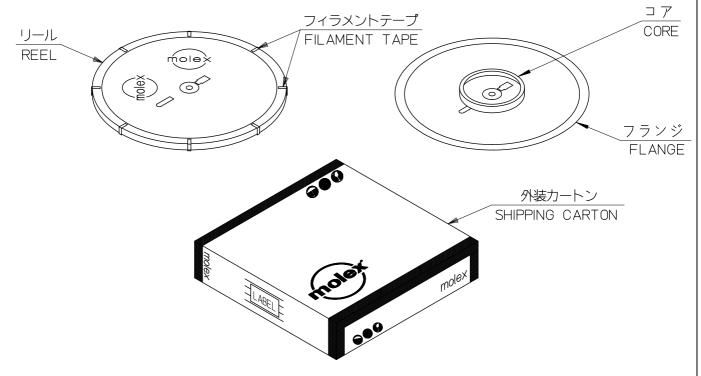


図 1 端子梱包に関する各部名称 FIG.1. NOMENCLATURE FOR THE TERMINAL PACKAGING

2. 保管環境に著しい高温・湿度がある場合、端子表面層に錆等の影響を及ぼす事がありますのでご注意願います。

When storing the terminal in the significant temperature or, humidity, may be affected at the terminal surface.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
			1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR		
	N REV.	SEE SHEET 1 OF 14		製品	- 仕様書
		DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER		NUMBER		FILE NAME	SHEET
PS-51021-024		S-51021-024		PS51021024.doc	10 OF 14
EN-37-1(019)					





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

3. 輸送、運搬時、カートン内リール数が規定梱包数量に満たない場合には、リールに衝撃を与えぬ様に 緩衝材を入れガタつき防止を行って下さい。

When number of reel in carton less than the prescribed quantity, prevent looseness with adding the cushion, during transport, conveyance.

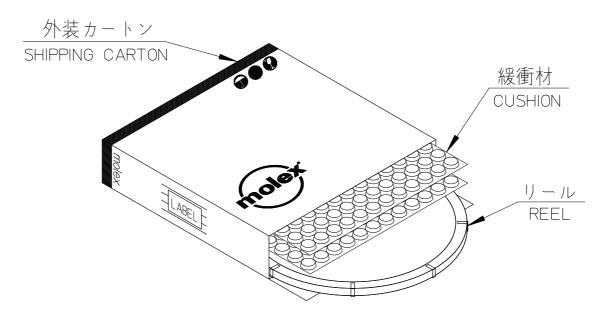


図2 カートン内リール数が規定梱包数量に満たない場合の梱包方法 FIG.2 PACKAGING METHOD, IN CASE OF NUMBER OF REEL IN CARTON LESS THAN THE PRESCRIBED QUANTITY

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
			1.25mm PITCH WIRE TO BOA	ARD CONNECTO)R	
	N	SEE SHEET 1 OF 14		製品	占仕様書	
		DECODIDETION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO			
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET	
PS-51021-024		S-51021-024		PS51021024.doc	11 OF 14	
	EN-37-1(019)					





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

4. カートンからリールを取り出す際は、両側フランジを持ち取り出して下さい。片面だけを掴んだ場合端子自重によりコア部からフランジ面が剥がれる恐れがあります。

When removing the reel from the carton, please remove with holding the flange on both sides. Do not grab only one side. It could detach the flange from the core.

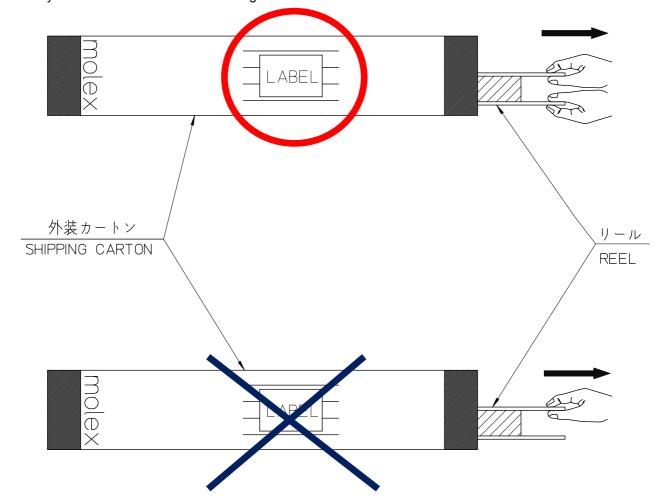


図3 リールの取り出し方法 FIG.3 METHOD OF REMOVING THE REEL FROM THE CARTON

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
			1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR			
	N	SEE SHEET 1 OF 14		製品	占仕様書	
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO			
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOC	DOCUMENT NUMBER PS-51021-024			FILE NAME	SHEET	
				PS51021024.doc	12 OF 14	
	EN-37-1(019)					





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

5. カートンよりリールを取り出し保管される場合には、キャリア側を下側にし保管願ます。 キャリア側を上にし、保管されますと端子自重により巻き緩みが発生する恐れがあります。 When storing the terminal with remove the reel from the carton, please keep carrier down side. Do not keep carrier up side. It could loosen the terminal.

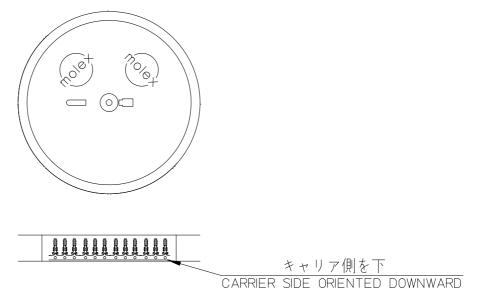


図4リール保管時の向き FIG.4 DIRECTION OF THE REEL STORAGE

- 6. 圧着機へリールを長時間掛けた状態でいますと、端子自重により巻き緩みが発生する恐れがあります。 ご使用にならない場合には、中間紙で端子全周を2~3周巻いた後、巻き緩みが生じない様、中間紙先端、 フランジ間のテープ止めをし、キャリア側を下にし保管願ます。
 - Do not put the reel in the crimping machine for long period. It could loosen the terminal. When it is not used, after rolling interleaf twice, or three times into terminal all around, please keep carrier down side, with taping tip of the interleaf and flange.
- 7. 圧着仕様を満足する為に、当社推奨圧着機のご使用をお願い致します。 In order to meet the crimp specification, please use our recommended crimping machine.
- 8. 外装カートン組立及び、中間紙繋ぎにステープル(ホチキス)は、使用しないで下さい。 Stapler prohibited in whole area with outer carton assembly, linking the interleaf.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
			1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR		
N SEE SHEET 1 OF 14				製品	- 仕様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	IHOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
	Р	S-51021-024		PS51021024.doc	13 OF 14
	EN-37-1(019)				





JAPANESE ENGLISH

EN-37-1(019)

REV.	REV. RECORD	DATE	EC NO.	WRTTN:	CH'K:
Α	RELEASED	'04/02/05	J2004-2276	E.SUZUKI	К.ТОЈО
В	REVISED	'04/03/10	J2004-3002	E.SUZUKI	K.TOJO
С	REVISED	'04/03/29	J2004-3401	E.SUZUKI	K.TOJO
D	REVISED	'04/07/21	J2005-0243	N.AIDA	К.ТОЈО
E	REVISED	'04/12/06	J2005-1671	E.SUZUKI	К.ТОЈО
F	REVISED	'05/02/15	J2005-2371	E.SUZUKI	К.ТОЈО
G	REVISED	'05/04/19	J2005-3130	N.AIDA	K.TOYODA
Н	REVISED	'06/01/18	J2006-2296	N.AIDA	K.TOYODA
J	REVISED	'07/07/02	J2008-0007	K.SAITO	T.HARUYAMA
К	REVISED	2007/05/27	J2008-0078	Y.AOYAGI	H.MATSUMOTO
L	REVISED	2009/01/06	J2009-1681	M.TAKAZONO	H.MATSUMOTO
М	REVISED	2011/10/14	J2012-0524	R.HORI	K.ASAKAWA
N	REVISED	2012/03/09	J2012-1209	R.HORI	K.ASAKAWA

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
			1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR			
	N SEE SHEET 1 OF			製品	占仕様書	
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO			
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER				FILE NAME	SHEET	
	PS-51021-024			PS51021024.doc	14 OF 14	